

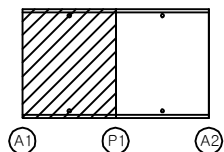
간 매 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

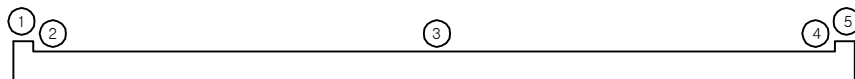
KEY PLAN

이 천 ←

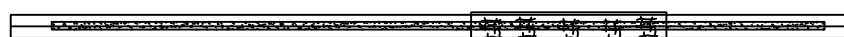
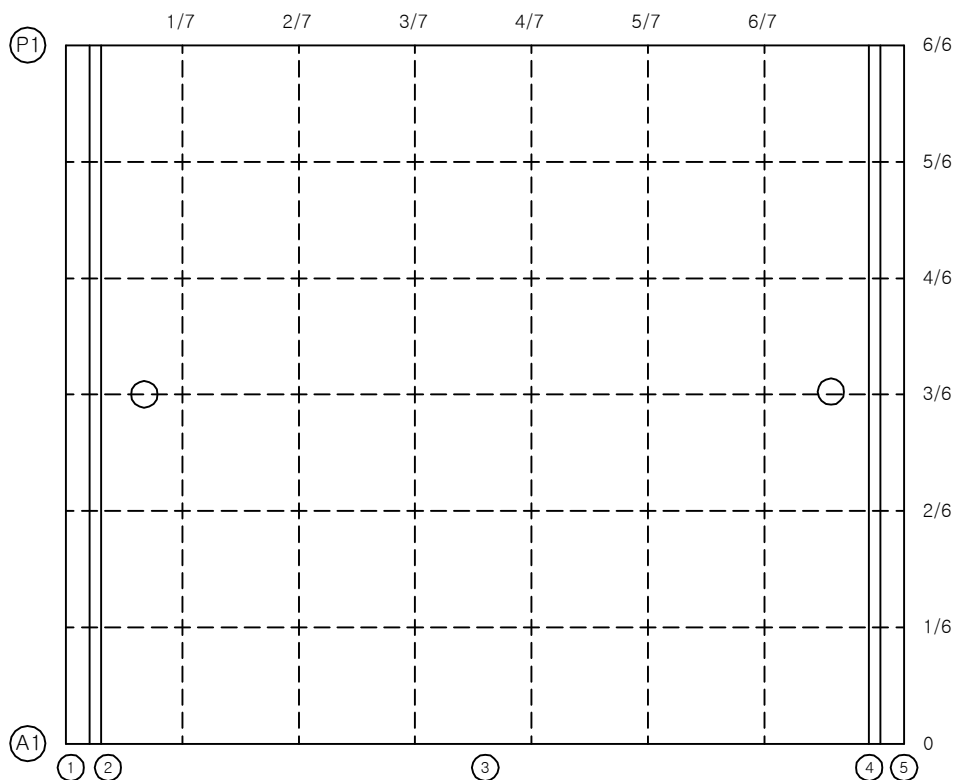


→ 여 주

범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



여 주



② 유간부 토사퇴적
L=10.0



이 천

① 후타재 망상균열
0.6x3.0